

## Structure design of an active electrode to enhance mass detection limit of a quartz crystal microbalance

이준영\*, 임홍재\*\*, 임시형†

Jun Young Lee, Hong Jae Yim, Si-Hyung Lim

### 1. 서 론

QCM(Quartz Crystal Microbalance)은 표면위의 미소 질량변화에 따른 공진 주파수의 변화를 측정하여 질량을 측정하는 센서로서 기체상 및 액체상의 생화학 물질 탐지, 유체의 물리적 특성 측정 등의 여러 분야에 응용이 가능하다. 이러한 QCM의 민감도 및 Q-factor가 높음에 따라 더욱 미세한 측정이나 정확한 값을 얻을 수 있는데 현재 민감도 및 Q-factor의 향상을 위한 구조설계에 대한 연구가 많이 이루어지지 않고 있는 실정이다. 따라서 민감도와 Q-factor와 같은 QCM의 주요 성능 지수를 향상시키기 위한 QCM의 형상, 두께와 같은 설계 파라미터를 수립하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 QCM을 다중물리해석을 위한 FEM 해석 모델로 구성하고 선행연구의 모델을 참조하여 금전극과 Quartz 칩 사이에 공기충인 스페이서를 구성한다. 설계 파라미터를 스페이서의 두께, 반지름, 금전극의 두께로 설정하여 그 경향을 파악한다.

### 2. FEM 모델 구성 및 해석

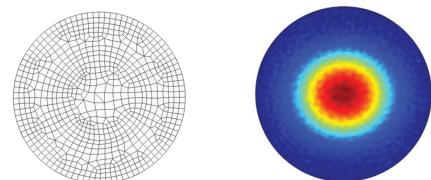
먼저 Fig. 1 과 같이 Comsol을 이용하여 1 Channel QCM의 FEM 모델을 구성하였다. FEM 해석 모델은 직경 25.4 mm 두께 0.331 mm의 AT-cut Quartz 칩에 직경 12.7 mm에 두께 200 nm의 금 전극이 부착되어 있다. 이 모델위에 실제 사용 환경과 같은 조건을 구성하기 위하여 QCM 상단부분에 얇은 공기층을 구성하고 QCM 전극 부위에 1 V 크기의 교류 전압을 인가

하였을 때, 1차 공진모드가 나오는 주파수가 약 5 MHz에서 나타났다. QCM의 Q-factor 향상을 위하여 Fig. 2와 같이 금전극과 Quartz 칩 사이의 스페이서를 구성하였다.

Q-factor의 영향을 주는 설계요인을 찾기 위하여 먼저 설계 변수를 공기층의 두께, 반지름, 금전극의 두께 세 가지로 설정하고 각각 해석을 진행하여 그 경향성을 파악하고자 하였다.

#### 2.1 금 전극 두께 변화

금 전극의 두께를 100nm 단위로 200nm에서 500nm까지 모델을 구성하여 해석을 진행하였다. 금 전극이 두꺼워질수록 증가하여 1차 공진모드가 나오는 주파수가 감소하여 Fig. 3과 같이 Q-factor가 감소하는 경향성을 갖는 것을 확인하였다.



(a) FEM model    (b) 1st resonance mode shape  
Fig. 1. FEM Model and 1st resonance mode shape of QCM

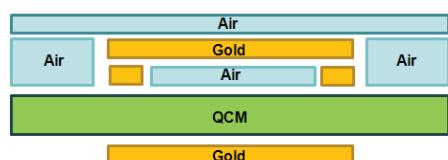


Fig. 2. Side of QCM added spacer

† 교신저자, 국민대학교 기계시스템공학부  
E-mail : shlim@kookmin.ac.kr  
Tel : (02) 910-4672, Fax : (02) 910-5037

\* 국민대학교 자동차공학 전문대학원

\*\* 국민대학교 자동차공학과

## 2.2 스페이서의 반지름 및 두께 변화

QCM FEM 모델을 기초로 스페이서의 반지름과 두께를 변화시켜 그 경향을 파악하였다. 반지름의 경우 0.5mm 단위로 5.35mm부터 3.35mm까지 모델을 구성하여 해석을 진행하였다. Fig. 4와 같이 스페이서의 반지름과 Q-factor 간에 경향성이 없는 것으로 확인되었다. 스페이서의 두께의 경우 0.5 $\mu\text{m}$  단위로 1.0  $\mu\text{m}$  부터 2.5  $\mu\text{m}$  까지 구성하고 해석을 진행하였다. Fig. 5와 같이 두께가 증가할수록 Q-factor가 감소하는 경향임을 확인하였다.

스페이서를 1.0  $\mu\text{m}$ 로 구성하였을시 스페이서가 없는 모델 대비 약 5배가량 Q-factor 향상되어 매우 큰 폭으로 증가하였음을 확인하였다.

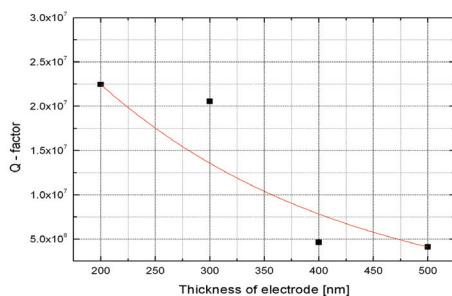


Fig. 3. Trend of Q-factor according to thickness of electrode

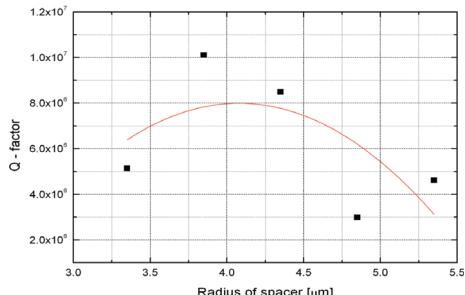


Fig. 4. Trend of Q-factor according to radius of spacer

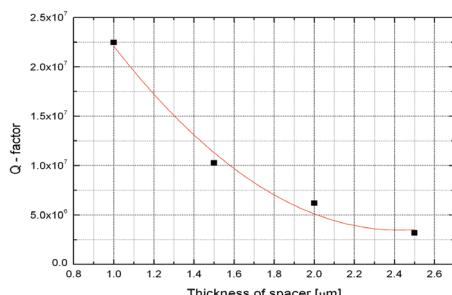


Fig. 5. Trend of Q-factor according to thickness of spacer

## 3. 결 론

본 연구에서는 QCM의 민감도 및 Q-factor의 향상을 위해 Quartz 칩과 금 전극 사이에 스페이서를 구성하고 이를 위한 최적설계의 설계 파라미터를 설정하기 위하여 각 설계 파라미터들의 변화에 따른 Q-factor의 경향성을 파악하였다.

해석결과 스페이서의 반지름은 Q-factor 변화에 큰 영향을 주지 않는 것으로 확인되었고, 금 전극의 두께는 두꺼워질수록 Q-factor가 감소함을 확인하였다. 스페이서의 두께가 1.0  $\mu\text{m}$ 일 경우 스페이서가 없는 모델 대비 5배가량 증가하여 매우 큰 폭으로 증가하였음을 확인하였다.

이러한 QCM의 설계 파라미터의 경향성 파악 연구는 향후 QCM 센서의 민감도 및 Q-factor 향상을 위한 최적화 설계의 파라미터로 이용될 수 있다.

## 후 기

이 논문은 2011년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 기초연구사업 지원을 받아 수행된 것임(2011-0005662)